

Zeitschrift: Tracés : bulletin technique de la Suisse romande
Herausgeber: Société suisse des ingénieurs et des architectes
Band: 141 (2015)
Heft: 1: Récit des sols

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

retirez votre
INVITATION GRATUITE
en ligne

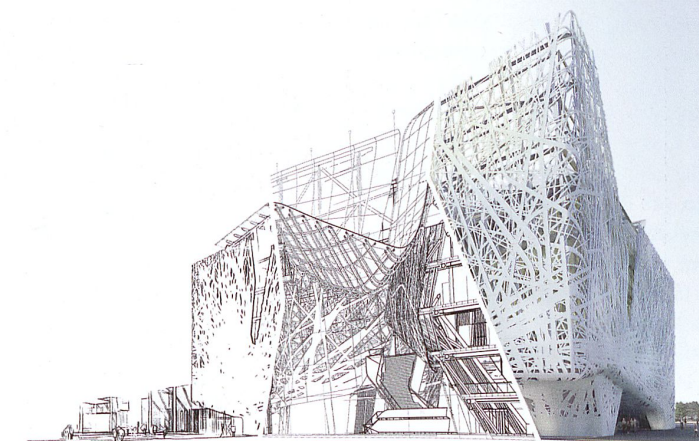
MADE_{expo}

Milano Architettura Design Edilizia

Milan 18_21 | 03 | 2015

INNOVATION STYLE Développement durable

#rebuildthefuture



NEMESI&PARTNERS_ croquis, coupe, maquette du projet d'architecture gagnant au concours international pour la conception du Pavillon Italien à EXPO MILAN 2015

Le salon biennal international dédié
à l'univers de la construction

MADE Constructions
Matériaux

MADE Enveloppe
Fenêtres

MADE Intérieurs
Finitions

MADE Software
Technologies & Services

Parrainée par
FLA
FEDERLEGNOARREDO

UNICMI
UNION ITALIANA
CENTRO DI INNOVAZIONE SUL PVC

www.madeexpo.it

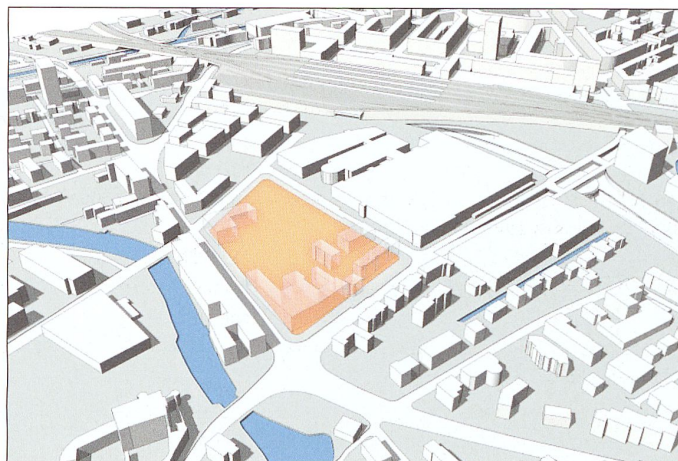
+39 051 66 46 624 | made2015@madeexpo.it

Partenaires
FIERA MILANO

Avec le soutien de

EXPO
MILANO 2015
NUTRIRE IL TERRITORIO
ENERGIA PER LA VITA

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY



Concours de projets Campus Biel / Bienne Haute école spécialisée bernoise BFH

Maître d'ouvrage / Mandant

Canton de Berne, représenté par l'Office des immeubles et des constructions (OIC), Reiterstrasse 11, 3011 Berne.

Situation initiale

L'OIC est responsable de la planification et de la réalisation du nouveau Campus pour la BFH dans le but de réunir les départements Technique et Informatique TI ainsi que Architecture, Bois et Génie civil AHB sur le site Feldschlössli à proximité de la gare de Bienne et d'améliorer les locaux de ces départements. Ce nouveau bâtiment comprend 31 100 m² SUP.

Par le biais du concours de projets, un projet cohérent du point de vue urbanistique et architectural est recherché, qui permette une exploitation moderne et pérenne d'une haute école spécialisée, qui fasse référence dans les domaines environnementaux et écologiques et qui offre des perspectives économiques attractives sur toute la durée de vie de l'objet.

Appel d'offres et procédure

Un concours de projets ouvert et anonyme selon le règlement SIA 142 est publié pour l'évaluation d'un planificateur général pour l'étude de projet.

La réalisation est prévue avec une entreprise totale intégrant le planificateur général. La langue de la procédure est l'allemand.

Conditions de participation

Seuls les soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays signataire de l'accord de l'OMC sur les marchés publics peuvent participer.

Les domaines de planification suivants doivent impérativement être couverts par l'équipe de concours :

- Architecture / Planification générale
- Génie civil / Construction en bois
- Technique du bâtiment CVCFS
- Architecture paysagère

D'autres planificateurs et spécialistes peuvent être inclus dans l'équipe selon l'appréciation du soumissionnaire.

Délais / Obtention des documents du concours

Publication sur www.simap.ch (ID 119933)	16.12.2014
Inscription (recommandée, pas obligatoire)	28.01.2015
Questions / Réponses	04.02.2015 / 20.02.2015
Remise des plans	08.05.2015
Remise de la maquette	22.05.2015